深圳市精华鑫电子有限公司

公司成立于 2000 年，采用二十一世纪最先进的生产设备，聘用经验丰富的专业人才进行生产，推行国际先进的管理模式和建立现代企业制度，以满足不同行业，不同顾客的期望和需求，提升公司质量管理水平，持续改进，为实现客户满意度提供了有力的保证。

公司建立了从市场开始，工程评审，过程控制，品质保证，售后服务，物料控制管理体系，PCB 月产能 8000-10000 平方米，产品主要用于通讯设备，电脑，医疗器械，检测与控制系统，航空等领域，公司秉持专业、诚信、优质、高效的品质方针为客户提供高品质要求的线路板产品。

希望与各商家携手并进，共谋发展！

附：工艺制作能力

产品类型（Product Style）:

单面板/双面板/多层板 3-12 层

常用基材（Board Material）:

FR-4/高频板/铝基板

板厚度（Board Thickness）

内层芯：（Inner Core）:0.15-1.5mm

总厚度：（Total Thickness）:0.17-5.0mm

板厚公差（Tolerance of Board Thickness）

内层芯最大公差（Inner Core Thickness）:±0.8mm

总厚度公差（Tolerance Of Total Board Thickness）:±0.1mm

铜泊厚度（Copper Foil Thickness）:17-175um

最大加工面积（Max. Unit Area）:60*480mm

最小产品面积（Min. Hole Size）:2*10mm

最小孔径（Min. Hole Space）:0.25mm/12mil

最小线宽（Mil. Line Width e）:0.1mm/4mil

最小间距（Min. Space）:0.1mm/4mil

阻焊油墨（Sikder Mask）:各种感光油/热固油

外形加工精度（Precision Of Outline）±0.1mm

表面处理（Surface Treatment）:

喷锡（Solder Coating）镀镍/金（Gold/Nickel Plating）沉镍/金（Immerse Au）

生产能力（Production Capacity）:>10000 平方米/月（Month），300 平方米/日（Day）

工厂地址：深圳市沙井镇 新和大道西 致盈线路板产业园 8 栋

市场部：深圳市宝安区福永镇政丰南路瑞景聚德大厦 508

电话：0755-29165162-8016　　传真:0755-29165232

联系人：何晓意　　手机：13420921755　　msn:hxypcb@gmail.com

公司网址：www.jhzpcb.com　　邮箱:haypcb@163.com　QQ:171103801